

## 关于延长中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕673 号文注册。

根据《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 8 月 5 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长“中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行科技创新公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司



2024 年 8 月 5 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于延长“中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）

簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



2024年8月5日

（本页无正文，为《关于延长“中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行科技创新公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于延长“中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行科技创新公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年8月5日



（本页无正文，为《关于延长“中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行科技创新公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）



北京市嘉源律师事务所

2024年8月5日